



Materials for Information Technology [Devices, Interconnects and Packaging /

Zschech, Ehrenfried

Springer-Verlag London Limited,
2005

Monografía

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:38443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vMTY4Mzk2Mzg>

Título: Materials for Information Technology Recurso electrónico] :] Devices, Interconnects and Packaging edited by Ehrenfried Zschech, Caroline Whelan, Thomas Mikolajick

Editorial: London Springer-Verlag London Limited 2005

Mención de serie: Engineering Materials and Processes 1619-0181

Nota general: Libros electrónicos descargables

ISBN: 9781846282355 978-1-85233-941-8

Autores: Mikolajick, Thomas Whelan, Caroline

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es